

DI対応品



ソルダーレジスト・エッチングレジスト

Solder resist, Etching resist for Direct Imaging

プリント配線板用レジスト Resist for PWB

HDI用超高感度ソルダーレジスト PSR-4000 D50 Series

- 液状型に加えダイレクトイメージング用のドライフィルムを開発
In addition to the liquid type, we developed the dry film for the direct imaging.
- 従来品の半分の露光量に対応し生産性向上に貢献
Need half exposures of conventional products.

Ink	Conventional	D50ME	D50GN	D50BL	D50RD
Color	Black	Black	Green	Blue	Red
Exposure Energy	80mJ/cm ²	50% off		40 mJ/cm ²	

フォトエッチングレジスト IMAGEFINER 「TER-20 TY01」

- 性状：液状 Liquid type.
- 液状の利点 Advantage of liquid type.
 - ・ 薄膜化が容易
Thinner coating.
 - ・ 銅への高い追従性
Fitting with surface roughness.
- 薄膜化による利点
Advantage of thinner coating.
 - ・ 高い解像性
High resolution.
 - ・ エッチングが容易
Short etching time.
- 20mJ/cm²の露光量で生産性向上に貢献
Possible exposure 20mJ/cm².
Increase productivity.

